# マグネシウムの腐食特性に関する試験研究(第2報)

行武 栄太郎\* 石川 洋明\*\* 飯村 修志\*\* 早乙女秀丸\*

上田 聖\* 石川 裕理\* 児玉 弘人\* 浅野 俊之\*\*

# 1. はじめに

近年、マグネシウム合金は輸送機器部品、情報携帯端末部品など、軽量化が必要な部材への利用が拡大している。しかし、その多くは携帯電子機器カバー、エンジンカバー、スピーカーコーン等溶接構造を有さない製品である。一方、自動車産業ではテーラードブランク材として既に各種鉄鋼材料を溶接合で組み合せ、材料選定の最適化と軽量化を進め実用化している。

代表的なマグネシウム合金には腐食特性データ <sup>1)</sup> や疲労データ <sup>2)</sup>があるが、接合部に関するデータ蓄積は不十分である。今後、製品の更なる軽量化のためには、マグネシウム合金及びアルミニウム合金等異種金属との組合せによる重量、強度の最適化が重要である。

# 2.目的

本研究では、マグネシウム合金及びアルミニウム合金等との接合部の腐食特性及び疲労特性の評価を行う。接合手段は、軽金属の接合に有効といわれている摩擦撹拌接合(FSW: Friction Stair Welding)を用いる。対象材料は AZ31、AZ61 等とし、組織観察、強度試験、疲労試験、低歪み速度試験、電気化学測定、X線回折を行い、各種合金とその接合部のデータ蓄積、腐食反応過程や腐食生成物の解析を目的とする。

昨年度は、AZ61 は AZ31 より反応抵抗が大きく腐食 しにくいこと、結晶粒径が小さいと腐食反応が起き易 い傾向であることが確認された。

今年度は、AZ31 の摩擦撹拌接合部での腐食特性を 評価することを目的とした。特に、接合後の熱処理に よる腐食速度と結晶粒径との関係について、摩擦撹拌 接合部を電気化学インピーダンスを用いて評価した。

#### 3. 研究内容

# 3.1 供試材

供試材にはマグネシウム合金 AZ31 を用いた (板厚 2.0mm,表面研磨済み)。表1にその化学組成を示す。

表 1 化学組成 (mass%)

	Al	Zn	Mn	Si	Fe	Mg
AZ31	2.85	0.99	0.2	0.02	0.002	Bal

#### 3.2 組織観察. 硬さ試験. 引張り試験

接合部とそれ以外の個所を比較するため、組織観察、硬さ試験、引張試験を行った。試験片は供試材を FSW 接合したものを用いた。接合試験後 150℃30 分、300℃30 分で接合部を熱処理したものについても同様の試験を行った。硬さ試験は微小ビッカース硬さ試験機で行った。引張り試験は接合方向と垂直方向から 5 本試験片を作製し、インストロン 10t を用いて試験した。

### 3.3 電気化学測定

実験概略図を図1に示す。まず、FSWにより接合した AZ31 の表面を#4000 まで機械研磨した後、洗浄し、試験片を作製した。次に、この試験片を作用極としてガラスセル内に設置して30分間試験溶液に浸した後、電気化学測定(分極曲線測定、電気化学インピーダンス測定)を行った。参照電極には銀/塩化銀(飽和塩化カリウム溶液)電極、対極には白金を用いた。なお、測定で使用したガラスセル内のテフロン樹脂には加工が施されており、樹脂に試験片を押しつけて設置することで、試験片の直径10mmの部分のみを試験溶液に接触させて電気化学測定を行うことができる。

分極曲線測定はポテンショスタット (Solartron 1287型)を用い、走査電位範囲は開回路電位に対して -0.2V~+2V, 掃引速度は 1mV/sec とした。また、電気 化学インピーダンス測定はポテンショスタットと周波 数応答解析器 (Solartron 1260型)を組み合せ、周波 数範囲 1MHz~10mHz,交流振幅 10mV-rms で開回路電位 にて行った。電気化学測定の試験溶液には 0.01M 硫酸 ナトリウム溶液を用いた。

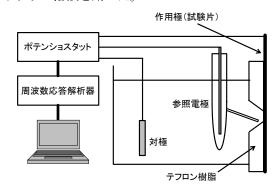


図1 実験概略図(電気化学測定)

#### 3.4 摩擦撹拌接合

摩擦撹拌接合は、中心部に突起(プローブ)のある 回転ツールを高速で回転させながら被加工材へ挿入し 接合部に沿ってツールを移動させ接合する方法で、固 相状態で接合が可能である。その結果、凝固割れがな く、熱ひずみも小さい特徴がある。摩擦撹拌接合の原 理を図 2 に示す。ツール移動方向とツール回転方向が 一致する側を AS, ツール回転方向が一致しない側を RS と呼ぶ。

ツール材質は SKD61 とし、ショルダ径  $\phi$  20mm、ショルダ角  $4^\circ$ 、プローブ径  $\phi$  8mm、長さ 1.9mm を用いた。プローブには M8 のネジ加工を施した。接合条件は、ツール回転数 1000rpm、ツール移動速度 10mm/sec とした。ツール接触後の予熱時間は 10sec、ツール角度は前進角度約  $3^\circ$  とし摩擦撹拌接合を行った。試験環境は大

#### 気雰囲気とした。

接合方向は圧延方向と平行(圧延方向同士を向い合 せに突き合せたもの)とし、引張り試験片は接合方向 と直角方向に採取した。引張試験片形状は、平行部 60mm, 幅 12.5mm, 板厚 2.0mm とした。接合部表面は研 削せず接合したままの状態とした。摩擦撹拌接合には 日東制機株式会社 FF-20IV-FSW を用いた。

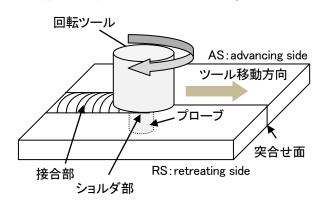


図2 摩擦撹拌接合の原理

#### 4. 研究結果と考察

#### 4.1 摩擦撹拌接合部組織観察

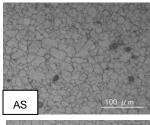
図3に回転数1000rpm, 速度 10mm/min で約200mm 突き合わせ 接合した AZ31 合金を示す。バリ の発生も少なく良好な接合状態 である。接合強度は約 240MPa で, 母材強度(約 280MPa)の 85% 程度である。熱による反りは小 さく, 裏面は平滑である。

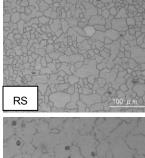
図4に接合部,板厚方向中 心のAS(付き合せ面から幅方 向に 10mm の個所), RS (付き 合せ面から幅方向に 10mm の 個所) 及び中心(付き合せ面: プローブ挿入部) の光学顕微 鏡による組織観察写真を示す。 接合部中心はプローブによる 大きな熱エネルギーと撹拌に より、結晶粒界はがはっきり 確認できないぐらい大きな塑 性変形(塑性流動)が加えら れ, 平均粒径約80μm以上に となった。接合前の母材結晶 粒径が 2~8 µ m であるのと比 べ大きく成長している。

AS では等軸で平均粒径約 20 μm の結晶組織が観察され た。これは、ショルダ部によ る摩擦熱により結晶粒が再結 晶をしているためであり、接 合時の材料温度が 300℃以上 になったと推察できる。RSで



図3 接合材 (AZ31)





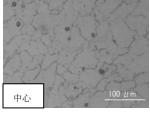


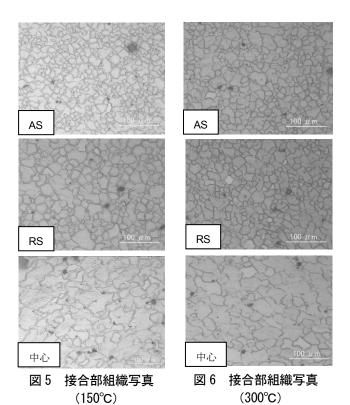
図 4 接合部組織写真 (熱処理前)

は AS と同様に結晶粒径が再結晶し接合前より成長し

ており、かつASと比べ平均粒径約30μm以上と大きい。 これは、RSではツール回転方向とツール移動方向が対 向するため相対速度がツール移動速度より増加する。 一方 AS では移動方向とツール回転方向が同一のため 相対速度が減少する。よって、入熱量の多い RS の結晶 組織が AS より大きく成長したと考えられる。

図5に突き合わせ接合部の接合前・後,及び熱処理 後(150℃30分)の組織観察写真を示す。マグネシウ ム合金の回復温度である約150℃の熱処理では、接合 まま材と比べ AS, RS での結晶組織の大きな変化は観察 されない。一般的に回復工程では結晶組織形状の変化 は無く残留応力だけが緩和するが、摩擦撹拌中心部で の結晶粒径は約50µmであり接合まま材と比べ小さい 結晶組織が観察された。これは、大きな塑性ひずみに よ残留応力が起因して再結晶温度が低下して再結晶が 開始されたと考えられる。

図6に突き合わせ接合部の接合前・後,及び熱処理 後(150℃30分,300℃30分)の組織観察写真を示す。 300℃での熱処理後ではAS, RSで等軸の平均粒径約 20μmの再結晶粒組織が観察される。中心部では完全 には再結晶してなく、結晶粒界も明確ではない。これ は、大きな塑性変形のため今回の熱処理条件では不十 分であることを示唆しており、今後、熱処理温度及び 時間の最適化が必要である。また、結晶粒径が不均一 であると,機械的強度,疲労強度及び耐食性等に影響 を与えることが考えられるため、各熱処理条件での疲 労試験, 腐食特性評価を行う必要がある。



# 4.2 摩擦撹拌接合部硬さ試験

硬さ試験は接合中心部(付き合せ面)から 0.5mm 間

隔で測定した。また、板厚方向には板厚中央から 0.5mm 間隔で 3点測定した。

図 7 に AZ31(板厚 2.0mm)摩擦撹拌接合部の接合方向に対して垂直断面の硬さ試験結果(接合まま材,熱処理温度 150  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  を示す。板厚中央部の硬さを接合中心部から AS,RS 方向にそれぞれ約 13 mm 幅で測定した。

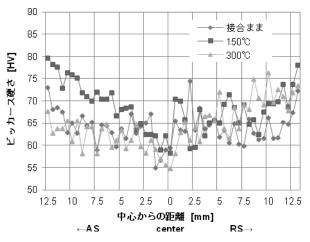


図7 摩擦撹拌接合部の硬さ変化(AZ31)

摩擦撹拌接合中心部は AS, RS と比べ硬さが 15HV 程度低下している。これは、図 4 の組織観察結果と一致しており、一般的に結晶粒径が小さいと硬さ、強度は向上する(ポールペッチの法則)ため、結晶粒径が大きい接合部中心が AS, RS と比べ硬さが低下したと考えられる。

RS が AS より高い硬さを示す傾向がある。これは、RS が AS より接合時の導入エネルギーが高いためだと考えられる。また、300℃で熱処理すると接合部と周りの硬さの差は小さくなり、その差は10HV以下であるが、RS では最大 15HV の硬さ差が確認された。

板厚方向の硬さ変化では、接合まま材、熱処理温度 150℃では大きな変化は無いが、熱処理温度 300℃で RS の裏面が 5HV 以上ショルダ接触面より小さい硬さを示した。これは、裏面硬さが約 60HV と完全焼きなまし材と同等であることから十分な再結晶が起きたと考えられる。

### 4.3 摩擦撹拌接合部引張試験

図8に摩擦撹拌した接合部(接合まま,熱処理温度 150℃,300℃)の引張試験結果を示す。引張速度は 5mm/min とし大気雰囲気・室温で接合方向と垂直方向 に試験を行った。

接合まま材とその他熱処理材とでは応力-伸び線図で大きな変化はなく、耐力 180MPa 程度、最大引張応力240MPa を示した。これは、母材と比べると強度は約20%低下した。

塑性変形はほとんどが摩擦撹拌部であり、破断部は AS 側である。また破壊の起点はツール接触面とは反対 の裏側であり、Kissing-Bond(摩擦撹拌接合特有の接 合欠陥名部)による影響が考えられる。板厚方向の変 化はほとんどない。

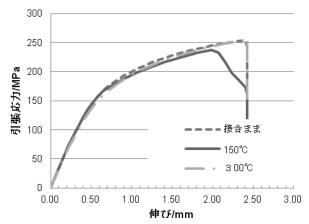


図8 摩擦撹拌接合部の応力-伸び線図(AZ31)

#### 4.4 摩擦撹拌接合部電気化学測定

FSWにより接合したAZ31の腐食特性を評価するため、電気化学測定を行った。AZ31 母材とAZ31 同士の接合箇所の分極曲線を比較したものを図9に示す。ここで、接合部の表面と裏面は、それぞれ接合時のFSWツール側とその反対側を表している。

マグネシウムの腐食領域(酸化領域)である-1.4 V ~-0.5 V 付近に着目すると、接合部の電流値は母材に比べて大きくなっているのが分かる。電流値の大きさは反応のし易さと関連しているため、値が小さいほど腐食反応が起こり難いことを表している。したがって、図 9 より、接合部は母材よりも腐食し易いことが分かる。また、接合部表面と裏面に着目すると、表面の方が腐食反応が起こり易い傾向が見られた。このことから、腐食反応は熱影響及び残留応力の状態に影響を受けると考えられる。よって、摩擦撹拌接合による接合部残留応力と腐食速度の関係についても今後検討する必要がある。

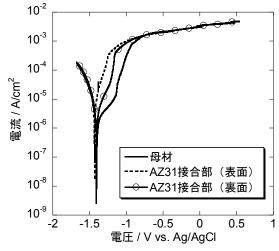


図 9 分極曲線測定結果

電気化学インピーダンス測定結果の模式図を図 10 に示す。これはナイキストプロットと呼ばれ、横軸に交流抵抗の実数成分 (Z) を、縦軸に交流抵抗の虚数 (負) 成分 (-Z") を描いたものである。

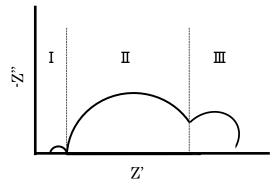


図 10 ナイキストプロット (模式図)

円弧の形状から、測定結果は三つの領域に分けることができる。領域 I は測定に使用する溶液や導線、導線と電極の接触部に起因するもの、領域 II は腐食反応に起因するもの、領域 III はマグネシウム表面の皮膜に起因するものであると考えられる。これらの半円弧は、その直径が大きいほどそれぞれの抵抗成分が大きいことを示している。すなわち、領域 II の半円弧の直径が小さいほど腐食反応が起こり易いといえる。

AZ31 母材および接合部の電気化学インピーダンス 測定結果を図 11 に示す。母材と接合部について,領域 Ⅱにおける半円弧の大きさを比較すると,接合部の方が小さいことが分かる。したがって,接合部は母材に比べて腐食反応に起因する反応抵抗が小さく,腐食し易いと言える。一般的に,腐食の起点とされる結晶粒界が大きい,すなわち結晶粒径が小さい方が腐食し易いことが知られている。しかしながら,図 9 及び図 11 における結果は,結晶粒径が大きい接合部の方が腐食し易いという傾向を示した。したがって,腐食反応の起こり易さには,結晶粒径だけでなく他の要因(残留応力等)も影響していると考えられる。

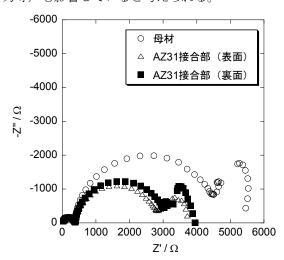


図 11 電気化学インピーダンス測定結果

次に、図11で用いた試料に熱処理(300℃,30分)を施したものについて電気化学インピーダンス測定を行った結果を図12に示す。図12より、熱処理を施すことで腐食反応抵抗が小さくなり、腐食反応が進み易くなったものと考えられる。また、熱処理を施す前は耐食性に差が見られていたが、熱処理後はその差が小

さくなっている。これは、熱処理により結晶粒径がほ ぼ同じになったことと関連していると推察される。

以上のように、AZ31 について、FSW による接合工程が腐食特性に及ぼす影響に関する知見が得られた。結晶粒径の大きさと腐食特性の関連性については、今後さらに詳細に検討する必要があると考えられる。

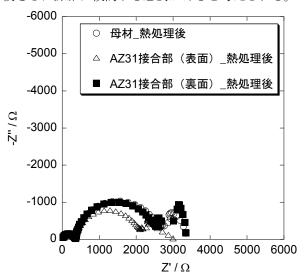


図 12 電気化学インピーダンス測定結果

#### 5. まとめ

- ・摩擦撹拌接合部の強度は母材の85%程度である。
- ・300℃30 分熱処理することで摩擦撹拌部の硬さ分布 のばらつきが小さくなり母材と同等となる。
- ・熱処理しても接合強度への影響はほとんどない。
- ・摩擦撹拌接合部は母材より腐食しやすい。
- ・熱処理を施すことで接合部腐食反応抵抗が小さくな り腐食し易くなる。

## 6. 今後の予定

他のマグネシウム合金についても試験を行い,系統 的データの蓄積及び解析を行う。また接合部の疲労強 度,応力腐食割れ及び腐食特性を機械的,電気化学的 に測定・解析する。

# 参考文献

- 1) 福崎昌宏,田村洋介,河野紀雄: 軽金属 55 (2005) 389-394
- 2) 楠川量啓, 高尾健一:日本機械学会論文集. A 編72(2006), 1737-1743